DERWENT-ACC-NO:

1990-310281

DERWENT-WEEK:

199041

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Hard carbon films formation - in vacuum

chamber in which

plasma beam is generated by hollow cathode and

hydrocarbon contg. gas is introduced

PATENT-ASSIGNEE: CITIZEN WATCH CO LTD[CITL]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0040546 (February 21, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 02221372 A

September 4, 1990

N/A

000

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 02221372A

N/A

1989JP-0040546

February 21, 1989

INT-CL (IPC): C01B031/02, C23C016/26

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02221372A

BASIC-ABSTRACT:

Process comprises forming films in a vacuum chamber equipped with an evacuation

system and a gas-inlet. The chamber comprises: a hollow-cathode type plasma

beam source which generates plasma. A counter electrode is installed facing

the **plasma beam** source and to which a positive voltage w.r.t. the **plasma beam**

source is applied. A means confines the plasma in a thin plate shape. A

sample electrode is installed parallel to the plate plasma area and to which a

negative voltage w.r.t. the counter electrode is applied. The sample substrate

is mounted on the sample electrode and subjected to plasma $\underline{\text{deposition}}$

9/28/2007, EAST Version: 2.1.0.14

treatment

to form a hard carbon film on there. The process comprises: vacuum-evacuating

the chamber and forming the 'plasma area, while introducing a gas contg.

hydrocarbon gas as the main component and rapplying a predetermined voltage to

the sample substrate.

USE/ADVANTAGE - By installing the sample <u>substrate</u> parallel to the plasma area,

a uniform, dense and platy plasma area is provided; therefore, sample substrate

is less damaged.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2

TITLE-TERMS: HARD CARBON FILM FORMATION VACUUM CHAMBER PLASMA BEAM GENERATE

HOLLOW CATHODE HYDROCARBON CONTAIN GAS INTRODUCING

DERWENT-CLASS: E36 L02 M13

CPI-CODES: E31-N03; L02-F05; M13-E02;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 *01*

Fragmentation Code

C106 C810 M411 M720 M903 M904 M910 N120 N209 N212

N224 N520 Q453 R043

Specfic Compounds

01669P

Registry Numbers

1327U 0502U

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1669P

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-134291

9/28/2007, EAST Version: 2.1.0.14

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-221372

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

弱公開 平成2年(1990)9月4日

C 23 C 16/26 C 01 B 31/02

101 A

8722-4K 8821-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②発明の名称 硬質カーポン膜の形成方法

②特 顯 平1-40546

②出 願 平1(1989)2月21日

埼玉県所沢市大字下富字武野840 シチズン時計株式会社

技術研究所内

@発明者南谷 孝典

埼玉県所沢市大字下富字武野840 シチズン時計株式会社

技術研究所内

勿出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

明 細 甞

1. 発明の名称

一硬質カーポン膜の形成方法

2. 特許請求の範囲

排気系およびガス導入口を有する真空室内に、 プラメマを発生する中空陰極型のプラズマピーム: 顔と、酸プラズマピーム顔と対向配置しかつ前記 プラメマビーム 顔に対して正の 電圧が印加される 対向電極と、前記プラズマを薄い板状のプラズマ 領域に整形するための手段と、前記対向電極に対 して負の電圧が印加されかつ前記プラズマ領域と 平行に配置する試料電極とを備え、前記試料電極 上に試料基板を配置して、前記排気系により前記 真空室内を真空排気後、前記プラズマピーム源と 対向電極との間に板状のプラズマ領域を形成し、 前記ガス導入口から炭化水素ガスを主成分とする ガスを前記真空室内に導入して、さらに前記試料 基板に所定の電圧を印加することにより、前記試 科基板上に硬質カーボン膜を形成することを特徴 とする硬質カーポン膜の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は気相合成法によるカーボン膜の形成方法に関する。

〔従来の技術〕

硬質カーボン膜は 1 9 7 0 年代後半から英国で研究されはじめた 1 ーカーボンと俗称される超硬質炭素膜であり、炭素原子の結合状態に長周期の結晶性が見られず、アモルファスシリコンと類似の結合状態を有するものと考えられている。また、その特性(高硬度、耐摩耗性、潤滑性、絶縁性、耐寒品性)から工具をはじめとしるいは機能性デバイスへの応用が期待されている。

この膜の形成方法は試料基板を加熱せず、比較 的高真空、たとえば 0.1 Torr以下で炭化水素 ガスをフラズマ分解する気相合成法が主なものである。

プラズマ分解法としては、たとえば文献L.P.

Anderson et al.:Thin Solid Films 63(1979) 155 に示すように高周波(1356 MHz) を印加する方法が一般的に用いられている。 〔発明が解決しようとする課題〕

本発明の目的は、気相合成法、特にブラズマを用いる気相合成法による硬質カーボン膜の形成方法において、試料基板に損傷を与えず、さらに従来法より、より低温形成が可能な硬質カーボン膜

第1図(a)および(b)は本発明の硬質カーボン膜形成に用いる装置を示し、第1図(a)は装置要部の側面配置を示す説明図、第1図(b)は装置要部の平面配置を示す説明図である。第2図は本発明の硬質カーボン膜形成に用いるブラズマピーム顔を示す断面図である。以下、第1図(a)、第1図(b)、第2図を交互に参照して説明する。

の形成方法を提供することにある。 〔課題を解決するための手段〕

質カーボン族は、下記記載の方有では、下記記載のを有す。
排気がカマを発生する中では、方方を発生する中では、方方を発生する中では、方のの対して、一般を表する。
対域を表する。では、一般を表する。では、一般を表する。では、一般を表する。では、一般を表する。など、一般を表する。など、一般を表する。など、一般を表する。など、一般を表が、一体を表が、一般を表が、一般を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一般を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、表が、一体を表が、、一体を表が、一体を表が、、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を表が、一体を

上記目的を達成させるために本発明における硬

〔実施例〕

以下図面を用いて本発明の実施例を説明する。

この永久磁石 4 4 の反撥磁界によってフラズマの厚さを圧縮して、広がりを持つ海い板状に整形した高密度の破線 2 0 で示すフラズマ領域 1 8 を形成する。すなわちフラズマを板状のフラズマを板状のプラズマを板状のプラズマを板状ので表立ては、真空室 2 2 外に設けた複数の集東コイル 2 6 と、フラズマピー対の永久磁石 4 4 とから構成する。なお集東コイル 2 6 は真空室 2 2 内に配置しても良い。

試料基板16は薄い板状のブラズマ領域18と ほぼ平行に配置した試料電極14上に 戦闘する。 このとき試料電極14には対向電極12に対して 負の電圧を印加する。この試料電極14に印加する電圧は、ブラズマビーム頭10と対向電極12 との間に印加する電圧とは独立に側御する。 さら に試料電極14は図示を省略したが、一100℃か ら900℃程度の温度範囲で設定可能な加熱冷却 手段を備えている。

ビーム状のプラズマを発生するプラズマビーム 顔10は第2図に示すように、水冷ポックス40 の中心部を貫通してガス導入口を兼ねるタンタルパイプからなる補助陰振る2と、円板状のランタンヘキサポロイド(L。B。)からなる主陰医34と、タングステンからなる円板状の熱板36と、モリプデンからなる外筒42およびキャップ38と、中間電極30とから構成する。

ム源10と対向電極12との間に、アルゴンガス やヘリウムガスなどの不活性ガスを導入し、板状 のプラメマ領域18を形成する。さらにガス導入 口 2 8 か ら メ タ ン (CH₄)、エ タ ン (C₂ H₆) 、 エ チ レン(C.H.)、プロパン(C.H.)、アセチレン (C₂H₂)などの炭化水素ガスを真空室 2 2 内に導 .入し、真空室 2 2 内を 10⁻¹~10⁻⁴ Torrに保 持する。このとき炭化水素ガスに不活性ガスを添 加したガスを導入しても良い。導入された炭化水 案ガスからはフラズマ領域18で、正電荷に帯電 した炭素もしくは炭化水素のブラスイオンをはじ め種々の励起種、活性種が生成される。このうち プラスイオンが対向電極12に対して負の電圧を 印加した試料電極14上の試料基板16表面に衝 突し、表面上で再結合を起こし、硬質カーボン膜 が形成される。また、このとき硬質カーボン膜の 密着性をより強固にするための手段として、炭化 水素ガスを導入する前に、不活性ガスプラズマ中 で試料電極14に負電圧を印加することによって、 プラズマエッチングによる 試料基板16のクリー

る。このため高温の主陰極34から多量の熱電子が放出され続け大放電電流が維持される。この熱電子放出源としては、円板状の主陰極のかわりにコイル状とのランメンペキサボロイドを用いても良い。第1図回および第1図回に示す複数では、対向電極する水久磁石44とにより形成されるでに配置する水久磁石44とにより形成される。

試料基板16級面への硬質カーボン膜の形成は、 試料基板16を再空室22内の試料電極14上に 設置する。このとき試料基板16と硬質カーボン 膜との密着性を向上させるためにあらかじめ試料 基板16上に密着改善のためのシリコンやゲルマ ニウム等の中間層を形成しておいても良い。この 中間層に関しては本出願人が先に特顯昭60ー 256426号で提案している。その後、前述の ように真空室22内を真空排気し、フラズマピー

ニングを行なっても良い。また試料電極 1 4 への 負電圧の印加は、図面では直流電源による方法を 記載したが、高周波電源 (13.56 MHz)を用いても 良い。

上述のように本発明においては飲料基板 1 6 をフラズマ領域 1 8 中に配置しないため、フラズマ 領域 7 8 中に配置しないため、フラズ ウ で 放 が で は な の 値 接 の 質 な を 受 け な い 。 こ の た め 試 料 基 板 1 6 の 温 度 上 昇 が 抑 制 さ れ る た め 、 従 来 の 高 周 彼 ブラズマ を 用 い た 法 の で 愛 カー ボン 膜 の 形 成 市 能 で あ る。

以下に代表的な条件における硬質カーボン膜の形成条件および硬度を以下に示す。

── 形成条件──

ガス種: メタン (CH₄)、 ガス硫量: 3 0 S C C M、 真空室内圧力: 0.1 T o r r、

基板温度:100℃、

電極的加電圧: -600V、

試料基板:シリコンウェハー<1117>

堆積速度: 0.5 μm/分、

ピッカース硬度:約4,000Kg/虹以上。

以上の条件で堆積した硬質カーボン膜は、X線回折およびRHEED(反射高速電子線回折)の分析結果からアモルファス構造を主体とする構造を有し、またFT-IRスペクトルの結果から少量の水素を含有していることがわかった。また色相は膜厚Iμm以上では黒色を呈している。

また本発明では、フラズマピームの10からの多量の熱電子放出とフラズマピームの10出口に配置した永久磁石44の反撥磁界によりフラ破を圧縮して高密度でしかも均一なブラズマ領を形成しているため、試料基板16上で5~200mA/cmlという高れる。このためが得られる。このためが得られる。このためがでは一なイオン電流分布が得られる。このためがでは一なり一ながである。本実施例では一辺30cmの正方形のステンレス鋼全面に均一に硬質カーボン膜を形成す

に用いる装置を示し、第1図(a)は装置要部の側面配置を示す説明図、第1図(b)は装置要部の平面配置を示す説明図、第2図は本発明における硬質カーボン膜形成に用いるフラズマピーム原を示す断面図である。

- 10……フラズマピーム源、
- 1 2 … … 対向電極、
- 14……試料電極、
- 1 6 … … 試科基板、
- 18……フラズマ領域、
- 22……真空室。

皓昨出願人 シチズン時計株式会社

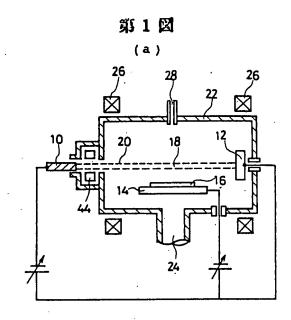


るとができたが、さらに装置のスケールアップを行うことにより、より大面積の試料基板へ実施質カーボン膜の被覆が可能である。さらに本理では真空度が10⁻⁴ Torr程度の高真空でもブラズマの発生を維持できるため、不純物粒子を混入しない清浄な雰囲気で硬質カーボン膜の形成を行うことも可能である。このため、良好な膜質を有する硬質カーボン膜が得られる。

以上の説明で明らかなように、本発明の硬質カーボン膜の形成方法は、均一でしかも高密度な存い板状のプラズマ領域と平行に試料基板を設置することによって硬質カーボン膜形成時のプラズマ中の荷電粒子による試料基板へのダメージを軽減させ、さらに低温形成を可能とさせるものである。さらにこの方法を用いることによって、大面積に均一な膜厚で高速な硬質カーボン膜形成が達成できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明における硬質カーボン膜の形成



- 10. フ・ラズマビーム源
- 12. 对向电极
- 14. 試料電極
- 16 試料基板
- 18. プラズマ領域
- 22. 真空室

